

高品質・高付加価値基板と部品の再利用

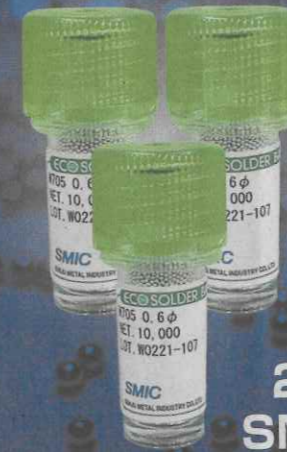
はんだ印刷&リボール装置



次世代リワーク装置
MS9000SE



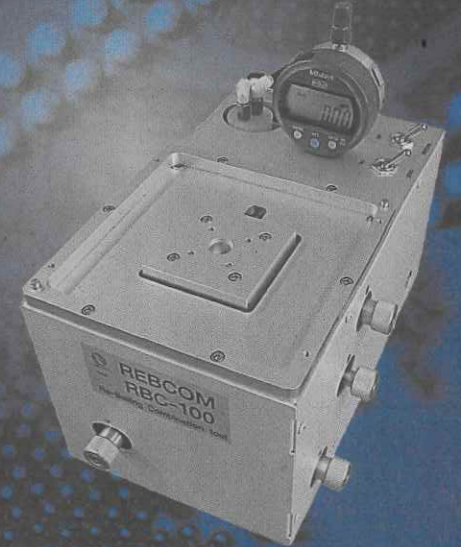
インフラ系大型多層基板用リワーク装置
MS9000XL



2cc特殊ボトル入り
SMIC製 Solder Ball
(メイショウ専売製品)



RBC-1



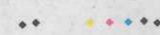
RBC-100



リワーク・リボール装置、
リボール専用高品質 SOLDER BALL なら



メイショウ 株式会社



メイシヨウ

商社兼メーカーのメイシヨウは、スキルレス自動リワーク装置の開発に定評がある。製造開発や装置納入



大型基板対応リワーク装置「MS9000XL」

自動リワーク装置「MS9000XL」残留はんだ自動除去

斜角の大型部品でも安定的に残留はんだを除去する。特に残留はんだを吸引したはんだを格納するタンクは形状・材質を研究。詰まることなく、一定の作業時間に耐えられる機構開発に成功した。

まで自動運転で作業を行う。吸引したはんだを格納するタンクは形状・材質を研究。詰まることなく、一定の作業時間に耐えられる機構開発に成功した。

が除去する。吸引ノズルは基板に触れることなく、残留はんだの吸引・除去を行い、ランドパターンとの剥離が起

自動リワーク装置「MS9000XL」は、リワーク工程で最も手間のかかる作業者の負担を軽減する。特に大型基板では、手が届きづら

載などを自動で除去する。吸引ノズルは基板に触れることなく、残留はんだの吸引・除去を行い、ランドパターンとの剥離が起

MS9000XL

め、1200mm課題解決のために、

からクリーニング対象エリアの終了ポイント構築する。